

Herramientas para cables MT

CWB/18-60-MVS



Sección

MT Semiconductora

Función

Terreno
Laboratorio



Plus producto

Sin silicona
La profundidad de corte se hace por paso de 0.1 mm
Rugosidad mínima sobre el aislamiento
Realiza un paro de semiconductora muy recta y limpia

Capacidad

Diámetro	18 - 60 mm
Profundidad de corte maxi	1,8 mm
Angulo del chaflán sobre el semiconductor NP	13°
Longitud restante de semiconductor	Con MVS tope

Características

Largo	235 mm
Ancho	125 mm
Alto	90 mm
Peso fuera de la caja	0,9 Kg
Embalaje	Cartón

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE
Teléfono: +33 2 43 71 11 80
Fax: +33 2 43 71 16 51
www.alroc.fr

Herramienta para semiconductora no pelable con un chaflán al paro del semiconductor y tope para cable MT

UTILIZACIÓN

El CWB/18-60-MVS permite quitar fácilmente la semiconductora no pelable (vulcanizada) sin silicona y haciendo un chaflán paro del semiconductor.
El tope MVS sirve para la herramienta CWB/18-60-MVS y tiene una area de contacto grande con la herramienta.



Piezas de recambio

LCWB-FEP - Navaja de recambio para la semiconductora no pelable con chaflán 13°

Herramientas complementarias

GRI-RTE - Raspador en acero inoxidable por los residuos de semiconductor no pelable
PG3HTA/2530 - Alicata de cubierta para cable de MT
BRMRD1E - Herramienta para quitar el aislamiento

Herramientas para cables MT

CWB/18-60-MVS



Referencia	Diámetro	Capacidad			Dimensiones			Embalaje
		Profundidad de corte maxi	Angulo del chaflán sobre el semiconductor NP	Longitud restante de semiconductor	Largo	Ancho	Alto	
CWB/18-60	18 - 60 mm	1,1 mm	8 °	25 /30 /40 mm	235 mm	125 mm	90 mm	cartón
CWB/18-60-FEP	18 - 60 mm	1,8 mm	13°	25 / 30 / 40 mm	235 mm	125 mm	90 mm	cartón
CWB/18-60-MVS	18 - 60 mm	1,8 mm	13°	Con MVS tope	235 mm	125 mm	90 mm	cartón